

单液型抗金保护剂(铜/金混合板)

产品名称	单液型抗金保护剂(铜/金混合板)
公司名称	昆山永荣化学材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永荣OSP药水 有效物质含量:100 (%) 产品规格:20L/桶
公司地址	昆山开发区前进东路1008-139号
联系电话	13913516086

产品详情

品牌	永荣OSP药水	有效物质含量	100 (%)
产品规格	20L/桶	执行标准	ISO14001
主要用途	PCB表面处理有机保焊剂	CAS	7775521-2

永荣osp药水特性:

- i.低成本表面处理技术
- ii.均匀的保护膜，提供最平坦的焊垫表面
- iii.较低的表面离子污染度
- iv.可以处理选化金板(铜/金混合板),只在铜面上形成皮膜，防止金面上的变色污染
- v.耐热性优异,经多次(ir 6次)回焊处理后仍有极佳的焊锡性
- vi.优异的耐湿性，具有一年的保护铜能力
- vii.相容于无铅化(lead-free) smt制程
- viii.相容于免洗型 (no-clean) smt制程
- ix. 非挥发性溶剂之水溶性溶液，安全性高
- x.低温操作，增加电路板结构稳定性
- xi.化学性质温和、不攻击防焊绿漆.操作简单,无需别的添加剂.药水无结晶,浮油晰出

